

XPT IGBT Module

tentative

$$V_{CES} = 2 \times 650V$$

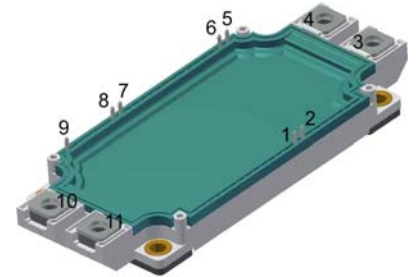
$$I_{C25} = 720A$$

$$V_{CE(sat)} = 1.65V$$

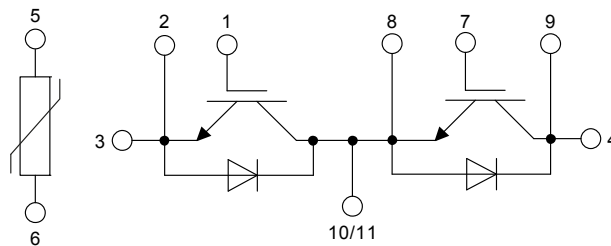
Phase leg + free wheeling Diodes + NTC

Part number

MIXA600PF650TSF



Backside: isolated



Features / Advantages:

- High level of integration - only one power semiconductor module required for the whole drive
- Rugged XPT design (Xtreme light Punch Through) results in:
 - short circuit rated for 10 μ sec.
 - very low gate charge
 - low EMI
 - square RBSOA @ 3x I_c
- Thin wafer technology combined with the XPT design results in a competitive low $V_{CE(sat)}$
- Temperature sense included
- SONIC™ diode
 - fast and soft reverse recovery
 - low operating forward voltage

Applications:

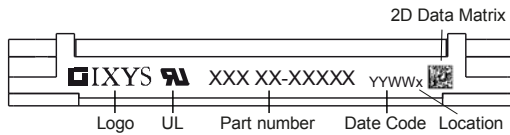
- AC motor drives
- Pumps, Fans
- Air-conditioning system
- Inverter and power supplies
- UPS

Package: SimBus F

- Isolation Voltage: 3000V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Soldering pins for PCB mounting
- Height: 17 mm
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

IGBT				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{CES}	collector emitter voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			650	V	
V_{GES}	max. DC gate voltage				± 20	V	
V_{GEM}	max. transient gate emitter voltage				± 30	V	
I_{C25}	collector current	$T_C = 25^{\circ}C$			720	A	
I_{C80}		$T_C = 80^{\circ}C$			490	A	
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}C$			1750	W	
$V_{CE(sat)}$	collector emitter saturation voltage	$I_C = 600A; V_{GE} = 15V$		1.65	1.8	V	
				1.85		V	
$V_{GE(th)}$	gate emitter threshold voltage	$I_C = 9.6mA; V_{CE} = V_{CE}$	4	4.8	5.5	V	
I_{CES}	collector emitter leakage current	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0V$			1.8	mA	
				2		mA	
I_{GES}	gate emitter leakage current	$V_{GE} = \pm 20V$			1.5	μA	
$Q_{G(on)}$	total gate charge	$V_{CE} = 300V; V_{GE} = 15V; I_C = 600A$		840		nC	
$t_{d(on)}$	turn-on delay time	inductive load $V_{CE} = 300V; I_C = 600A$ $V_{GE} = \pm 15V; R_G = 1.3\Omega$		30		ns	
t_r	current rise time			50		ns	
$t_{d(off)}$	turn-off delay time			100		ns	
t_f	current fall time			40		ns	
E_{on}	turn-on energy per pulse			6		mJ	
E_{off}	turn-off energy per pulse			22.8		mJ	
$RBSOA$	reverse bias safe operating area	$V_{GE} = \pm 15V; R_G = 1.3\Omega$					
I_{CM}		$V_{CEmax} = 650V$			1200	A	
$SCSOA$	short circuit safe operating area	$V_{CEmax} = 650V$					
t_{sc}	short circuit duration	$V_{CE} = 360V; V_{GE} = \pm 15V$			10	μs	
I_{sc}	short circuit current	$R_G = 1.3\Omega; \text{non-repetitive}$		2400		A	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.085	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.05	K/W	
Diode							
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			650	V	
I_{F25}	forward current	$T_C = 25^{\circ}C$			490	A	
I_{F80}		$T_C = 80^{\circ}C$			340	A	
V_F	forward voltage	$I_F = 600A$			1.90	V	
				1.70		V	
I_R	reverse current	$V_R = V_{RRM}$			*	mA	
	* not applicable, see Ices value above				*	mA	
Q_{rr}	reverse recovery charge	$V_R = 300V$ $-di_F/dt = 0A/\mu s$ $I_F = 600A; V_{GE} = 0V$		tbd		μC	
I_{RM}	max. reverse recovery current			tbd		A	
t_{rr}	reverse recovery time			tbd		ns	
E_{rec}	reverse recovery energy			tbd		mJ	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.095	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.04	K/W	

Package SimBus F			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal				A
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		175	°C
Weight				350		g
M_D	mounting torque		3		6	Nm
M_T	terminal torque		3		6	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	12.7			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	10.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second t = 1 minute 50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3000			V
			2500			V
$R_{pin-chip}$	resistance pin to chip	$V = V_{CEsat} + 2 \cdot R \cdot I_C$ resp. $V = V_F + 2 \cdot R \cdot I_F$		0.65		mΩ



Part number

- M = Module
- I = IGBT
- X = XPT IGBT
- A = Gen 1 / std
- 600 = Current Rating [A]
- PF = Phase leg + free wheeling Diodes
- 650 = Reverse Voltage [V]
- T = Thermistor \ Temperature sensor
- SF = SimBus F

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MIXA600PF650TSF	MIXA600PF650TSF	Box	3	513794

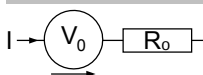
Temperature Sensor NTC

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
R_{25}	resistance	$T_{VJ} = 25^\circ$	4.75	5	5.25	kΩ
$B_{25/50}$	temperature coefficient			3375		K

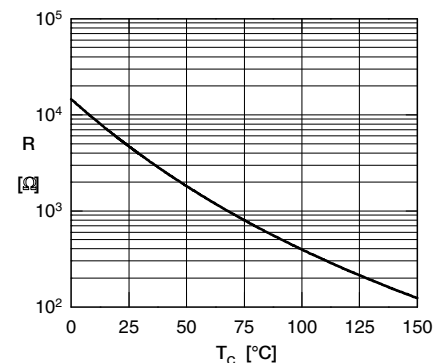
Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

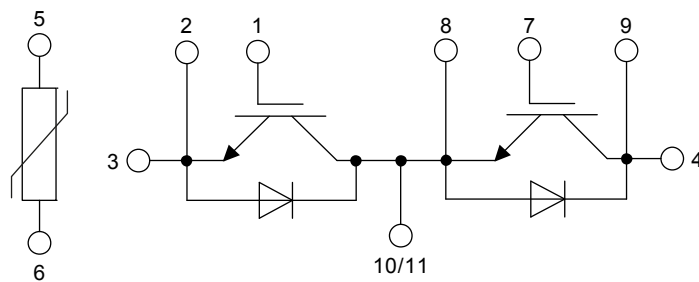
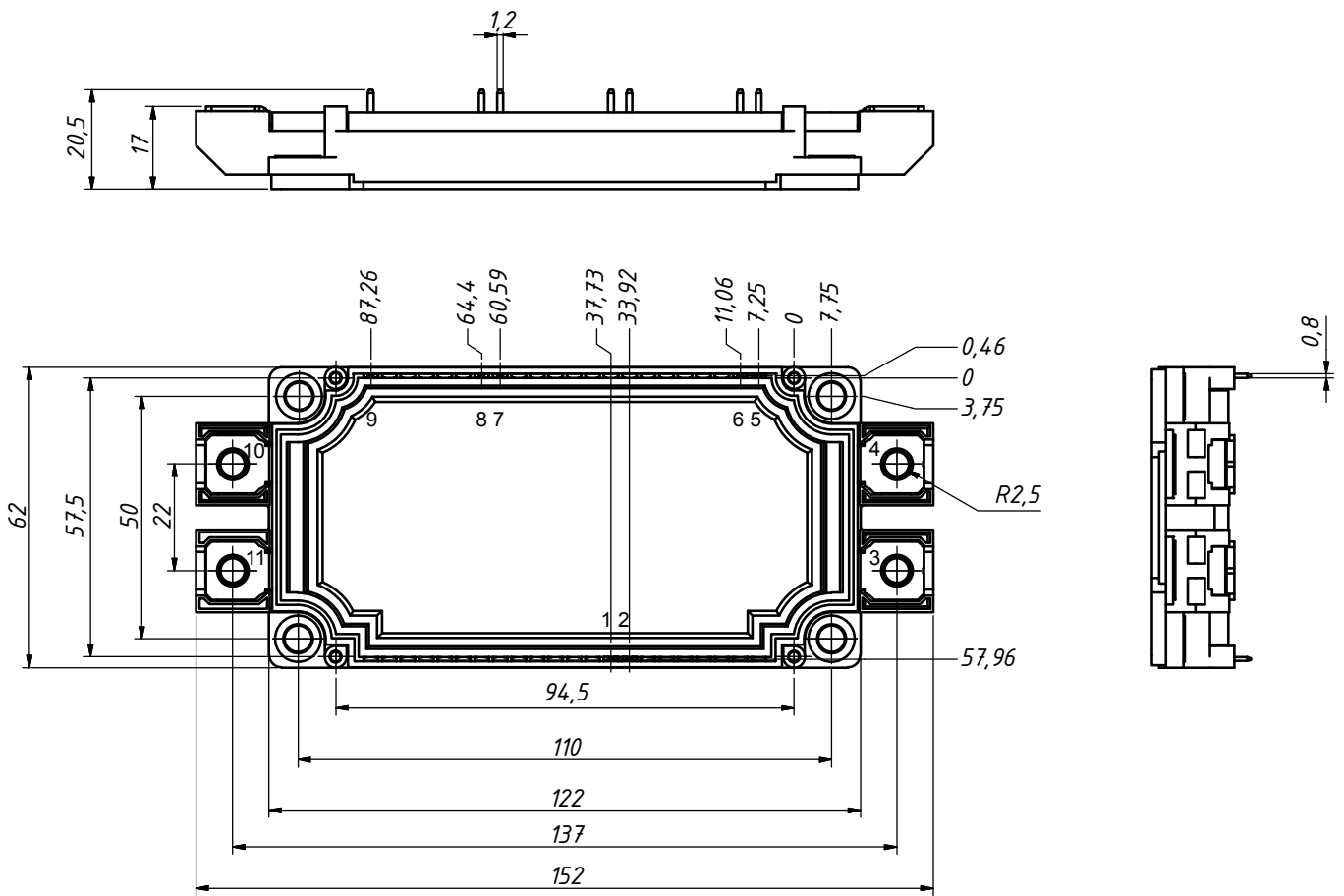
$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$



		IGBT	Diode	Unit
$V_{0\ max}$	threshold voltage	1.1	1.21	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	1.8	1	mΩ



Outlines SimBus F



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А